#### 特許協力条約



#### 国際予備審査報告



(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 I PY-134	今後の手続きにつ	かては、		吸告の送付通知( 1 6)を参照する	
国際出願番号 PCT/JP03/07856	国際出願日 (日.月.年) 2(	. 06.	0 3	優先日 (日.月.年) 2	1. 06. 02
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' G02B6/122					
出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社			·		
1. 国際予備審査機関が作成したこの国		•			定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙 区 この国際予備審査報告には、所					/又はこの国際予備会
査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT) この附属書類は、全部で 6	·明細書、請求の範 実施細則第607-	囲及び/ 子参照)	、この報告の差	けされている。	/ 人はこの国际 『湘番
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎		•			
Ⅱ					
Ⅲ ∬ 新規性、進歩性又は産業」	上の利用可能性につ	いての	国際予備審査報行	<b>告の不作成</b>	
IV 発明の単一性の欠如					
V X PCT35条(2)に規定す	る新規性、進歩性	又は産業	上の利用可能性	についての見解、	それを裏付けるため
の文献及び説明 VI ある種の引用文献					
VII 国際出願の不備					,
WII 国際出願に対する意見					
	•				
	<del></del>				
国際予備審査の請求書を受理した日 20.06.03	-	国際予	備審査報告を作, 09.01		



### 国際予備審査報告

| 国際出願番号 PCT/JP03/07856

Ι.		国際予備審査	報告の:	基礎			
1.	ŗ	この国際予備9 5答するため6 P C T規則70.	こ提出	された差し替え用紙は、	らづいて作成さ この報告書に	れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令 おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。	ic
		出願時の国際	条出願	<b>書類</b>			
	X	明細書 明細書 明細書	第 _1 第 _	-22	_ ページ、 - ページ、 - ページ、 -	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたも	の
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第一第一	, 2, 4, 5, 18-21	_項、 _項、 _項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 22.12.03 付の書簡と共に提出されたも	の
	X	図面 . 図面 図面	第 <u>1</u> 第 <u>—</u> 第 —	-36	_ <del>ページ/</del> 図、 _ページ/図、 _ページ/図、		の
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	表の部	R分 第	_ページ、 _ページ、 _ページ、 _	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの	か
2.	ل	こ記の出願書類	面の言語	語は、下記に示す場合を	除くほか、この	の国際出願の言語である。	
	L	記の書類は、	下記♂	)言語である	語である	<b>ა</b> .	
		PCT規	則48. 3	に提出されたPCT規貝 (b)にいう国際公開の言 ために提出されたPC7	語	う翻訳文の言語 は55.3にいう翻訳文の言語	
З.	۲	の国際出願は	t、ヌク	<b>ロー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・</b>	配列を含んでお	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。	
		この国際	出願に	含まれる書面による配列	]表		
		=		共に提出された磁気ディ			
	Ļ	_				出された書面による配列表	•
	L	_				出された磁気ディスクによる配列表	
	L	_ 書の提出	があっ	た		国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	- 1
	L	があった。		<b>安に記載した配列と磁気</b>	<b>i</b> ティスクによ	る配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出	
4.	相口			類が削除された。	ページ		
		- A			- _項		- 1
		図面	図面の		- ページ	<sup>2</sup> /図	
5.		れるので、そ	の補正	と告は、補充欄に示した。 がされなかったものと の際に考慮しなければ、	して作成した。	3出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 5に添付する。)	> =
							- 1



### 国際出願番号 PCT/JP03/07856

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可食 文献及び説明	E性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見	解、それを裏付ける
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-21</u> 請求の範囲	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 1-21	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-21</u> 請求の範囲	

### 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:JP 5-188231 A(住友電気工業株式会社), 1993, 07, 30 文献 2: JP 3-158802 A (日立電線株式会社), 1991.07.08 文献 3: JP 2000-147283 A (日本電信電話株式会社), 2000.05.26

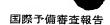
文献4:JP 9-73021 A(株式会社フジクラ),1997.03.18

請求の範囲1, 6, 10, 14, 18 請求の範囲1, 6, 10, 14, 18に記載された発明と、文献1又は2に記載された発明とは、請求の範囲1, 6, 10, 14, 18に記載された発明が、少なくとも一本の光導波路と、前記少なくとも一本の光導波路と接続されるスラブ導波路を備える光導波路回路に関する発明であるのに対して、文献1又は2には、スラブ導波路に関する発明であるのに対して、文献1又は2には、スラブ導波路に関する発明であるのに対して、文献1又は2には、スラブ導波路に関する発展があります。 に関する記載がない点でのみ相違し、その他の点では一致する (例えば、文献1の 【0009】-【0011】,【0024】,【0028】、あるいは、文献2の第 1図、第3頁右下欄第1-3行、第3頁左下欄第1-8行、第4頁右上欄第8-11 行等を参照。)。

しかしながら、エッチングによってスラブ導波路を形成する場合においても、スラ ブ導波路表面に微小な凹凸が生じ、光の伝送損失が生じるという問題があることは明 らかであるから、第2のコアが少なくとも一本の光導波路とスラブ導波路に渡って、 第1のコアを覆うように形成することは、当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲2-4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 文献3には、AWGのスラブ導波路とアレイ導波路との接続部での光の伝搬損失を に対するなけ、アレス道波路のコア間に無効度を設け、その真さがスラブ道波路か 低減するために、アレイ導波路のコア間に埋設層を設け、その高さがスラブ導波路から離れるほど低くなるように形成する点は記載されている(【0013】、【図1】 を参照。)が、スラブ導波路の第1コアの上面や側面が埋設層(第2コア)で覆われ ることの記載はなく、また、アレイ導波路の第1コア上を埋設層(第2コア)で覆う ことの記載もない。

しかしながら、エッチングによって導波路表面に微小な凹凸が生じ、光の伝送損失 が生じるという問題は、全ての光導波路回路に共通する問題であるから、文献3に記 載された発明において、スラブ導波路の第1コアの上面や側面、アレイ導波路の第1 コア上を埋設層(第2コア)で覆うことは、当業者が容易に想到し得ることである。 かかる点は、Y分岐型回路についても同様であり、文献3に記載された、分岐した 2つのコアで挟まれた領域に、コアと同一材料から構成する埋設層を備えたY分岐型回路(【0024】、【図4】を参照。)において、コアの上面及び側面をコアと同 回路(【0024】 一の屈折率を有する薄膜層で覆うことは、当業者が容易に想到し得ることである。





補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

#### 第 V 2 欄の続き

請求の範囲5,9,13,17,21 新たに引用した文献4の【0014】,【図1】には、方向性結合器において、2 本の光導波路の結合領域に、2本の光導波路の底部を連結するように光結合層を形介 でおることが記載されている。これにより、結合領域では光導波路が光結合層を参よって直接連結されるため、短い結合領域で光結合が可能である(【0009】を含また、【0021】,【図4】には、光導波路および光結合層を表うる。 照。)。また、【0021】,【図4】には、光導波路および光結合層を表する。 に、一方、方は2には、コアの上面及び側面をコアとによりである。 ででででは2には、コアの上面及び側面をコアグによりできれている。 ででででは3つて、2による光の伝搬損失を低減することがきる。 ででは4にで、カウラッド層を設けた構造にしてといる。 ででは5つでである。 を対している。これにより、エッチングによりできるがある。 ででは5つででは5つでは5つでは10回路であるがある。 ででは5回路による光の伝搬損失を低減することが表して、2によりによるができるができるができるができるがは10回路によるができるができるができるがは10回路によるである。 を発明において、コアの上面及び側面をコアと同一の屈折率を有する薄膜層で覆うことである。

### 請求の範囲

1. (補正後) 少なくとも一本の光導波路と、前記少なくとも一本の光導波路と接続されるスラブ導波路と、を備えた光導波路回路において、

前記少なくとも1本の光導波路と前記スラブ導波路は、第1のコアと、 この第1コアを埋め込むクラッドと、前記第1コアと前記クラッドとの 間に設けられた第2のコアとを備え、

前記第2のコアは、前記少なくとも一本の光導波路と前記スラブ導波 10 路に渡って、前記第1のコアを覆うように形成されており、

前記第2コアの屈折率は前記クラッドの屈折率より大きく、

5

20

前記第2コアと前記クラッドとの境界は滑らかに形成されたことを特 徴とする光導波路回路。

2. (補正後) 光信号を少なくとも1本の光導波路から複数の光導波路 15 に分岐させ、または前記複数の光導波路から少なくとも1本の光導波路 に合流させる光導波路回路であって、

前記少なくとも一本の光導波路と前記複数の光導波路は、少なくとも 1本から複数本に分岐又は複数本から少なくとも1本に合流する第1の コアと、少なくとも前記第1コアを埋め込むクラッドと、前記第1コア と前記クラッドとの間に設けられた第2のコアとを備え、

前記複数の光導波路で複数に分かれた第1のコアは、光信号の分岐点 または合流点から離れるにしたがって間隔が広がり、

前記複数の光導波路の第2のコアは、前記分岐点または合流点近傍の 前記複数に分かれた第1コアの間の間隙に形成されており、

25 前記第2のコアは前記少なくとも一本の光導波路から前記複数の光導 波路に渡って、前記第1のコアを覆うように形成されており、 前記第2コアの屈折率は前記クラッドの屈折率より大きく、

前記第2コアと前記クラッドとの境界は滑らかであり、

前記第1コア間の間隙に形成された前記第2コアの膜厚は、前記複数 に分かれた第1コアの間隔が広がるにしたがい薄くなるように形成され ていることを特徴とする光導波路回路。

- 3. 前記光導波路回路は、Y分岐型回路であることを特徴とする請求 の範囲第2項に記載の光導波路回路。
- 4. (補正後) 少なくとも1本の入力導波路を接続した第1スラブ導波路と、少なくとも1本の出力導波路を接続した第2スラブ導波路と、こ れら第1、第2スラブ導波路間に光路長差を設けて形成されたアレイ導波路とを備えた光導波路回路において、

前記第1スラブ導波路、前記第2スラブ導波路及びアレイ導波路は、 前記アレイ導波路において複数に分かれ、前記第1及び第2スラブ導波 路において少なくとも1本になる第1のコアと、前記第1コアを埋め込 むクラッドと、前記第1コアと前記クラッドとの間に設けられた第2の コアとを備え、

前記アレイ導波路の第2のコアは、少なくとも前記第1及び第2スラブ導波路と前記アレイ導波路との接続部およびその近傍の複数に分かれた第1コアの間の間隙に形成されており、

20 前記第2のコアは前記第1スラブ導波路、アレイ導波路及び前記第2 スラブ導波路に渡って、前記第1のコアを覆うように形成されており、

前記第2コアの屈折率は前記クラッドの屈折率より大きく、

前記第2コアと前記クラッドとの境界は滑らかであり、

15

前記アレイ導波路の第1コア間の間隙に形成された前記第2コアの膜 25 厚は、前記第1コアの間隔が広がるにしたがい薄くなるように形成され ていることを特徴とする光導波路回路。 5. (補正後) 複数の第1コアが互いに近接した近接導波路を有する 光導波路回路において、

前記光導波路は、複数の第1コアと、これらの第1コアを埋め込むクラッドと、前記第1コアと前記クラッドとの間に設けられて前記第1コアを覆う第2コアを備え、

前記近接導波路は前記第1コアの間の間隙に前記第2のコアが形成され、前記近接導波路を除く導波路では、前記第1コアの間の間隙に前記第2のコアが形成されておらず、

前記第2コアの屈折率は前記クラッドの屈折率より大きく、

- 10 前記第2コアと前記クラッドとの境界は滑らかに形成されていること を特徴とする光導波路回路。
  - 6. 前記第2コアに覆われる前記第1コアは略矩形の断面を有し、 前記第2コアは、前記第1コアの上面および側面を覆うことを特徴と する請求の範囲第1項に記載の光導波路回路。
- 15 7. 前記第2コアに覆われる前記第1コアは略矩形の断面を有し、 前記第2コアは、前記第1コアの上面および側面を覆うことを特徴と する請求の範囲第2項に記載の光導波路回路。
- 8. 前記第2コアに覆われる前記第1コアは略矩形の断面を有し、 前記第2コアは、前記第1コアの上面および側面を覆うことを特徴と 20 する請求の範囲第4項に記載の光導波路回路。
  - 9. 前記第2コアに覆われる前記第1コアは略矩形の断面を有し、 前記第2コアは、前記第1コアの上面および側面を覆うことを特徴と する請求の範囲第5項に記載の光導波路回路。
  - 10. 前記第1コアの少なくとも一部を覆う前記第2コアの厚さは、
- 25 前記第1コアの厚さの2倍以下であることを特徴とする請求の範囲第1 項に記載の光導波路回路。

- 11. 前記第1コアの少なくとも一部を覆う前記第2コアの厚さは、前記第1コアの厚さの2倍以下であることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の光導波路回路。
- 12. 前記第1コアの少なくとも一部を覆う前記第2コアの厚さは、
- 5 前記第1コアの厚さの2倍以下であることを特徴とする請求の範囲第4 項に記載の光導波路回路。
  - 13. 前記第1コアの少なくとも一部を覆う前記第2コアの厚さは、前記第1コアの厚さの2倍以下であることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の光導波路回路。
- 10 14. 前記第2コアの屈折率は前記第1コアの屈折率の1.01倍以 下であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の光導波路回路。
  - 15. 前記第2コアの屈折率は前記第1コアの屈折率の1.01倍以下であることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の光導波路回路。
  - 16. 前記第2コアの屈折率は前記第1コアの屈折率の1.01倍以
- 15 下であることを特徴とする請求の範囲第4項に記載の光導波路回路。
  - 17. 前記第2コアの屈折率は前記第1コアの屈折率の1.01倍以下であることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の光導波路回路。
  - 18.(補正後) 少なくとも一本の光導波路と、前記少なくとも一本の光導波路と接続されるスラブ導波路と、を備えた光導波路回路の製造方法において、

コア層を成膜する工程と、

20

前記コア層を選択的にエッチングして前記少なくとも一本の光導波路から前記スラブ導波路に渡って第1コアを形成する工程と、

前記第1コアの側面および上面に屈折率が前記クラッドの屈折率より 25 大きい材料からなる第2コア層を形成する工程と、

前記第2コア層を熱によるリフローによって表面を滑らかに成形し第

2コアを形成する工程と、

前記第2コア上に前記クラッドを形成する工程とを少なくとも有する ことを特徴とする光導波路回路の製造方法。

19.(補正後) 光信号を少なくとも1本の光導波路から複数の光導波路に分岐させ、または複数の光導波路から少なくとも1本の光導波路に合流させる光導波路回路の製造方法において、

コア層を成膜する工程と、

10

前記コア層を選択的にエッチングして、少なくとも1本から複数本に 分岐又は複数本から少なくとも1本に合流し、光信号の分岐点または合 流点から離れるにしたがって間隔が広がる第1コアを形成する工程と、

前記少なくとも一本の光導波路から前記複数の光導波路に渡って、前記第1コアの上部および複数に分かれた第1コア間に屈折率が前記クラッドの屈折率より大きい材料からなる第2コア層を形成する工程と、

前記第2コア層を熱によるリフローによって表面を滑らかに成形する 15 とともに、前記複数に分かれた第1コアの間隔が広がるにしたがって複 数に分かれた第1コア間の間隙に形成される前記第2コア層の膜厚が薄 くなるように成形し第2コアを形成する工程と、

前記第2コア上に前記クラッドを形成する工程とを少なくとも有することを特徴とする光導波路回路の製造方法。

- 20 20. (補正後) 少なくとも1本の入力導波路を接続した第1スラブ導波路と、少なくとも1本の出力導波路を接続した第2スラブ導波路と、これら第1、第2スラブ導波路間に光路長差を設けて形成された複数のコアを有するアレイ導波路とを備えた光導波路回路の製造方法において、コア層を成膜する工程と、
- 25 前記コア層を選択的にエッチングして、前記第1スラブ導波路、アレ イ導波路及び前記第2スラブ導波路において、前記第1及び第2スラブ

導波路と前記アレイ導波路との接続点で複数に分かれ、前記第1、第2 スラブ導波路との接続点から離れるにしたがって間隔が広がる第1コア を形成する工程と、

少なくとも前記第1スラブ導波路、アレイ導波路及び前記第2スラブ 5 導波路に渡って、前記第1コアの上部および複数に分かれた第1コア間 に屈折率が前記クラッドの屈折率より大きい材料からなる第2コア層を 形成する工程と、

前記第2コア層を熱によるリフローによって表面を滑らかに成形するとともに、前記複数に分かれた第1コアの間隔が広がるにしたがって前記複数に分かれた第1コア間の間隙に形成される前記第2コア層の膜厚が薄くなるように成形し第2コアを形成する工程と、

前記第2コア上に前記クラッドを形成する工程を少なくとも有することを特徴とする光導波路回路の製造方法。

21. (補正後) 複数の第1コアが互いに近接した近接導波路を有 15 する光導波路回路の製造方法において、

コア層を成膜する工程と、

10

前記コア層を選択的にエッチングして前記複数の第1コアを形成する 工程と、

前記第1コアの上部および前記複数の第1コア間に屈折率が前記クラ 20 ッドの屈折率より大きい材料からなる第2コア層を形成する工程と、

前記第2コア層を熱によるリフローによって表面を滑らかに成形するとともに、前記近接導波路において前記第1コアの間の間隙に前記第2のコアが形成され且つ前記近接導波路を除く導波路において前記第1コアの間の間隙に前記第2のコアが形成されないように成形する工程と、

25 前記第2コア上に前記クラッドを成膜する工程を少なくとも有することを特徴とする光導波路回路の製造方法。

### **CLAIMS** (amended)

- 1. (Amended) An optical waveguide circuit comprising:
  - at least one optical waveguide; and
- a slab waveguide connected to said at least one optical waveguide,

said at least one optical waveguide and slab waveguide comprising: a first core;

- a cladding that buries said first core; and
- a second core that is formed between said first core and cladding,

wherein said second core is so formed throughout said at least optical waveguide and slab waveguide as to cover said first core,

the refractive index of said second core is higher than the refractive index of said cladding, and

the boundary between said second core and cladding is made smooth.

(Amended) An optical waveguide circuit that allows an
 optical signal propagating through at least one optical
 waveguide to branch into a plurality of optical waveguides, or
 converges optical signals propagating through a plurality of
 optical waveguides into at least one optical waveguide,

said at least one optical waveguide and plurality of optical waveguides comprising:

25

a first core that branches from at least one core to a plurality of cores or that is converged from a plurality of cores into at least one core;

a cladding that buries at least said first core; and

2 a second core formed between said first core and cladding, wherein each interval between the branches of said first core that branches in the plurality of optical waveguides becomes wider as said first core gets away from a branch point or converging point of an optical signal, 5 said second core of said plurality of optical waveguides is formed in the gaps between said branches of first core at the position in the vicinity of the branch point or converging point, said second core is so formed throughout said at least 10 one optical waveguide and plurality of optical waveguides as to cover said first core, the refractive index of said second core is higher than the refractive index of said cladding, 15 the boundary between said second core and cladding is made smooth, and the film thickness of said second core formed in the gaps between said branches of first core becomes thinner as the interval between said branches of first core becomes wider. The optical waveguide circuit according to claim 2, 20 wherein said optical waveguide circuit is a Y-shaped branch circuit. 4. (Amended) An optical waveguide circuit comprising: a first slab waveguide connected at least one input 25 wavequide; a second slab waveguide connected at least one output wavequide; and arrayed waveguides formed between said first and second slab waveguides with optical path length differences,

3 said first slab waveguide, said second slab waveguide and said arrayed waveguides comprising: a first core that branches in the arrayed waveguides and that is converged into at least one core in said first or second slab waveguides; 5 a cladding that buries said first core: and a second core formed between said first core and cladding, wherein said second core of said arrayed waveguides is formed in the gaps between the branches of said first core at connection areas between said first and second slab waveguides 10 and said arrayed waveguides and the portion near the connection areas. said second core is so formed throughout said first slab waveguide, arrayed waveguides, and second slab waveguide as to cover said first core, 15 the refractive index of said second core is higher than the refractive index of said cladding, the boundary between said second core and cladding is made smooth, and the film thickness of said second core formed in the gaps 20 between said branches of first core of said arrayed waveguides becomes thinner as the interval between said branches of first core becomes wider. (Amended) An optical waveguide circuit comprising proximity waveguides in which a plurality of first cores are nearby 25 arranged to each other, said optical waveguide comprising: a plurality of first cores; a cladding that buries said first cores; and a second core that is formed between said first cores and

- 4 -

cladding to cover said first cores,

5

wherein said second core is formed in the gaps between said first cores in said proximity waveguides, and said second core is not formed in the gaps between said first cores in the waveguides other than said proximity waveguides,

the refractive index of said second core is higher than the refractive index of said cladding, and

the boundary between said second core and cladding is made smooth.

- 10 6. The optical waveguide circuit according to claim 1, wherein said first core that is covered by said second core has a substantially rectangular cross-section, and said second core covers the upper surface and both side surfaces of said first core.
- 7. The optical waveguide circuit according to claim 2, wherein said first core that is covered by said second core has a substantially rectangular cross-section, and said second core covers the upper surface and both side surfaces of said first core.
- 20 8. The optical waveguide circuit according to claim 4, wherein said first core that is covered by said second core has a substantially rectangular cross-section, and said second core covers the upper surface and both side surfaces of said first core.
- 9. The optical waveguide circuit according to claim 5, wherein said first core that is covered by said second core has a substantially rectangular cross-section, and said second core covers the upper surface and both side surfaces of said first core.

- 5 -The optical waveguide circuit according to claim 1, wherein the thickness of said second core that covers at least a part of said first core is less than or equal to twice the thickness of said first core. The optical waveguide circuit according to claim 2, 5 wherein the thickness of the second core that covers at least a part of said first core is less than or equal to twice the thickness of said first core. 12. The optical waveguide circuit according to claim 4, 10 wherein the thickness of said second core that covers at least a part of said first core is less than or equal to twice the thickness of said first core. The optical waveguide circuit according to claim 5, wherein the thickness of said second core that covers at least 15 a part of said first core is less than or equal to twice the thickness of said first core. The optical waveguide circuit according to claim 1, wherein the refractive index of said second core is less than or equal to 1.01 times the refractive index of said first core. 20 The optical waveguide circuit according to claim 2, wherein the refractive index of said second core is less than or equal to 1.01 times the refractive index of said first core. The optical waveguide circuit according to claim 4, wherein the refractive index of said second core is less than 25 or equal to 1.01 times the refractive index of said first core. The optical waveguide circuit according to claim 5, wherein the refractive index of said second core is less than or equal to 1.01 times the refractive index of said first core. (Amended) A manufacturing method of an optical waveguide

6 circuit comprising: at least one optical waveguide; and a slab waveguide connected to said at least one optical waveguide, said method comprising at least the steps of: forming a core layer; selectively etching said core layer to form a first core 5 throughout said at least one optical waveguide and slab waveguide; forming a second core layer that covers the upper surface and both side surfaces of said first core, said second core 10 layer being made of a material having a refractive index higher than the refractive index of said cladding; applying a heat reflow to said second core layer to smooth the surface thereof to complete a second core; and forming said cladding on said second core. 15 19. (Amended) A manufacturing method of an optical waveguide circuit that allows an optical signal propagating through at

19. (Amended) A manufacturing method of an optical waveguide circuit that allows an optical signal propagating through at least one optical waveguide to branch into a plurality of optical waveguides, or converges optical signals propagating through a plurality of waveguides into at least one optical waveguide, said method comprising at least the steps of:

forming a core layer;

25

selectively etching said core layer to form a first core that branches from at least one core to a plurality of cores or that is converged from a plurality of cores into at least one core, each interval of the branches of said first core becoming wider as said first core gets away from a branch point or converging point of an optical signal;

forming a second core layer on the upper portion of said first core and between the branches of said first core

7 throughout said at least one optical waveguide and plurality of optical waveguides, said second core layer being made of a material having a refractive index higher than the refractive index of said cladding; 5 applying a heat reflow to said second core layer to smooth the surface thereof and forming a second core such that the film thickness of said second core layer that is formed in the gaps between the branches of said first core becomes thinner as the interval between the branches of said first 10 core becomes wider; and forming said cladding on said second core. 20. (Amended) A manufacturing method of an optical waveguide circuit comprising: a first slab waveguide connected at least one input waveguide; a second slab waveguide connected at 15 least one output waveguide; and arrayed waveguides including a plurality of cores and formed between said first and second slab waveguides with optical path length differences, said method comprising at least the steps of: forming a core layer; 20 selectively etching said core layer to form said first core that branches in connection points between said first and second slab waveguides and arrayed waveguides in said first slab waveguide, arrayed waveguides, and second slab waveguide, each interval of the branches of said first core becoming 25 wider as said first core gets away from a connection point between said first and second slab waveguides and the arrayed

forming a second core layer on the upper portion of said first core and between the branches of said first core at

waveguides;

and second slab waveguide, said second core layer being made of a material having a refractive index higher than the refractive index of said cladding;

applying a heat reflow to said second core layer to smooth the surface thereof and forming a second core such that the film thickness of said second core layer that is formed in the gaps between the branches of said first core becomes thinner as the interval between the branches of said first core becomes wider; and

forming said cladding on said second core.

21. (Amended) A manufacturing method of an optical waveguide circuit comprising proximity waveguides in which a plurality of first cores are nearby arranged to each other, said method comprising at least the steps of:

forming a core layer:

5

10

15

25

selectively etching said core layer to form the plurality of first cores;

forming a second core layer on the upper portion of each 20 of said first cores and between said first cores, said second core layer being made of a material having a refractive index higher than the refractive index of said cladding;

applying a heat reflow to said second core layer to smooth the surface thereof to form a second core in the gaps between said first cores in said proximity waveguides such that said second core is not formed in the gaps between said first cores in the waveguides other than said proximity waveguides; and

forming said cladding on said second core.

### BEST AVAILABLE COPY



## PATENT COOPERATION TREATY



### **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PAT	TENT COOPERATION T	REATY	
tion	PCT	ί	
Translation PAT	NAL PRELIMINARY EXAM	MNATION RI	EPORI
	(PCT Article 36 and Rule		nittalofInternational Preliminary orm PCT/IPEA/416)
Applicant's or agent's file reference IPY-134 International application No.	International filing date (day/month/ 20 June 2003 (20.06.200)	year) Priority	orm PCT/IPEA/416)  late (day/month/year)  June 2002 (21.06.2002)
PCT/JP2003/007856  International Patent Classification (IPC) or n G02B 6/122	NEC CORPORATION	N	
Applicant			Authority
2. This REPORT consists of a total  This report is also accomended and are the base 70.16 and Section 607 or These annexes consist of These annexe	apanied by ANNEXES, i.e., sheets of is for this report and/or sheets contain the Administrative Instructions under a total of6sheets.  The relating to the following items:  The eport sheets to nove the following with regard to nove the following items:	the description, cla sing rectifications or the PCT).	ims and/or drawings which have been made before this Authority (see Rule
Date of submission of the deman	ad 3 (20.06.2003)	Date of completion	of this report January 2004 (09.01.2004)
Name and mailing address of the		Authorized officer	
Facsimile No.	(V.)1998)	Telephone No.	ANIAWA FESOBA



### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International apparation No.

PCT/JP2003/007856

I. Basis	of the re	port	
1. With	regard to	the elements of the international application:*	· ]
	the inte	rnational application as originally filed	<b>,</b>
	the desc	cription:	
<u> </u>	pages	1-22	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
	the clai		
		2 ( 17	, as originally filed
	pages pages	, as amended (togethe	r with any statement under Article 19
	pages		, filed with the demand
	pages	1, 2, 4, 5, 18-21, filed with the letter of	22 December 2003 (22.12.2003)
<u> </u>	-		
	the dra		, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages pages	, filed with the letter of	
l			
LJ	the seque	ence listing part of the description:	
	pages		, as originally filed
1	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
thei	internatio	to the language, all the elements marked above were available or furnished to t mal application was filed, unless otherwise indicated under this item. nts were available or furnished to this Authority in the following language	his Authority in the language in which which is:
		nguage of a translation furnished for the purposes of international search (under I	
		nguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		nguage of the translation furnished for the purposes of international prelimina	ry examination (under Rule 55.2 and/
3. Wit	h regard	I to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internexamination was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international
	contai	ined in the international application in written form.	
	filed t	ogether with the international application in computer readable form.	
	furnis	hed subsequently to this Authority in written form.	
	furnis	shed subsequently to this Authority in computer readable form.	
	intern	statement that the subsequently furnished written sequence listing does nuational application as filed has been furnished.	
	-	statement that the information recorded in computer readable form is identic furnished.	al to the written sequence listing has
4.	] The a	mendments have resulted in the cancellation of:	
		the description, pages	
		the claims, Nos.	
		the drawings, sheets/fig	
5.	This r	report has been established as if (some of) the amendments had not been made, d the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go
in	placemen this repo l 70.17).	t sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an inv ort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do	itation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16
		ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and an	nexed to this report.
L			

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-21	YES
	riotoly (1-)	Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
	,	Claims	1-21	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-21	YES
		Claims		NO

### 2. Citations and explanations

 $\bar{I}$ 

Document 1: JP 5-188231 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 30 July 1993

Document 2: JP 3-158802 A (Hitachi Cable, Ltd.), 8 July 1991

Document 3: JP 2000-147283 A (Nippon Telegraph and Telephone Corp.), 26 May 2000

Document 4: JP 9-73021 A (Fujikura Ltd.), 18 March 1997

### Claims 1, 6, 10, 14, and 18

The inventions described in claims 1, 6, 10, 14, and 18 and the inventions disclosed in documents 1 and 2 only differ in that the inventions described in claims 1, 6, 10, 14, and 18 pertain to an optical waveguide circuit provided with at least one optical waveguide and a slab waveguide connected to the aforementioned optical waveguide, whereas documents 1 and 2 make no disclosures pertaining to a slab waveguide, but all other features are the same (for examples, see document 1 (paragraphs [0009] to [0011], [0024], and [0028]) or document 2 (fig. 1, page 3, lower right column, lines 1 to 3, page 3, lower left column, lines 1 to 8, page 4, upper right column, lines 8 to 11)).

However, it is obvious that the problem of microscopic unevenness occurring in the surface of the

ſχ

slab waveguide, thereby causing optical transmission loss, also occurs when etching is used to form a slab waveguide, and thus, a person skilled in the art could easily conceive of forming the second cores so that they extend across at least one optical waveguide and slab waveguide and cover the first cores.

Claims 2 to 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, and 20

Document 3 discloses a feature wherein, in order to reduce optical propagation loss at a connecting part between an AWG slab waveguide and an array waveguide, an embedded layer is provided between the cores of the array waveguide, said embedded layer being formed so that the height thereof decreases moving away from the slab waveguide (see paragraph [0013], fig. 1), but document 3 does not indicate that the upper surface or side surfaces of the first cores of the slab waveguide are covered by the embedded layer (second cores), nor does it indicate that the embedded layer (second cores) covers the first cores of the array waveguide.

However, the problem of etching causing microscopic unevenness in a waveguide surface, thereby causing optical transmission loss, is common to all optical waveguide circuits, and thus, a person skilled in the art could easily conceive of adapting the invention disclosed in document 3 so that the upper surface and side surfaces of the first cores of the slab waveguide and the first cores of the array waveguide are covered by an embedded layer (second cores).

The same feature applies to Y-junction circuits, and thus, a person skilled in the art could easily conceive of the Y-junction circuit having in a region between two branching cores an embedded layer comprising the same material as the cores, disclosed in document 3 (see paragraph [0024], fig. 4), wherein the upper surface and

side surfaces of the cores are covered with a thin-film layer having the same index of refraction as the cores.

Claims 5, 9, 13, 17, and 21

Newly cited document 4 (paragraph [0014], fig. 1) discloses a directional coupler wherein an optical coupling layer is formed in a region where two optical waveguides join such that the base parts of the two optical waveguides are connected. As a result of this feature, the optical waveguides are directly connected via the optical coupling layer in the coupling region, allowing optical coupling in a short coupling region (see paragraph [0009]). Further, document 4 (paragraph [0021] and fig. 4) also indicates that the invention can also have a structure wherein a clad layer with an index of refraction lower than that of the optical waveguides and the optical coupling layer is provided so as to cover the optical waveguides and the optical coupling layer.

Meanwhile, documents 1 and 2 disclose a feature wherein the upper surface and side surfaces of cores are covered with a thin-film layer having the same index of refraction as that of the cores. As a result of this feature, optical transmission loss due to microscopic unevenness in the core surface occurring during the formation of the core pattern using etching can be reduced.

Here, the problem of etching causing microscopic unevenness in a waveguide surface, thereby causing optical transmission loss, is common to all optical waveguide circuits, and thus, a person skilled in the art could easily conceive of adapting the invention disclosed in document 4 so that the upper surface and side surfaces of the cores are covered by a thin-film layer having the same index of refraction as that of the cores.